

Entlötpitze D-innen 1,10 mm T-Serie für DS-GUN-2 - Thermaltronics T75DT004

Artikel-Nr. WL38362

Hersteller Thermaltronics

Wer Durchsteckbauteile sauber aus mehrlagigen Leiterplatten ziehen will, braucht eine Saugspitze, die zum Paddurchmesser passt. Die T75DT004 hat einen Innendurchmesser von 1,10 mm und eine Spitzenlänge von 13 mm und arbeitet im Bereich 350-398 °C. Sie gehört zur T-Entlötpitzenserie für das Handstück DS-GUN-2 an den Stationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



BESCHREIBUNG

Beim Entlöten von bedrahteten Bauteilen entscheidet der Innendurchmesser der Saugspitze darüber, ob das Lot vollständig abgezogen wird oder ein Rest im Durchkontakt bleibt. Die Thermaltronics T75DT004 ist eine Entlötpitze der T-Serie mit 1,10 mm Innendurchmesser und 13 mm Spitzenlänge für feine Anschlussbeine auf dicht bestückten Baugruppen.

VORTEILE

- Innendurchmesser 1,10 mm (0,04 in) für dünne Bauteilbeine und kleine Durchkontaktierungen
- Arbeitstemperaturbereich 350-398 °C, abgestimmt auf bleifreie Lote
- Spitzenlänge 13 mm für gute Sicht auf die Lötstelle
- Direkt am Handstück DS-GUN-2 wechselbar, ohne Umbau der Station
- RoHS-konform und bleifrei verarbeitbar

ANWENDUNGEN

Reparatur und Nacharbeit an bedrahteten Baugruppen, Ausbau von Widerständen, Dioden, Steckerleisten und IC-Sockeln sowie Reinigen von Durchkontaktierungen vor dem Neubestücken. Der kleine Innendurchmesser eignet sich vor allem für dünne Anschlussdrähte in der Elektronikfertigung und im Prototypenbau.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Spitze passt in das Entlöthandstück DS-GUN-2 und wird an den Lötstationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2 betrieben. Geliefert wird eine Entlötspitze je Verkaufseinheit.